

Topnik żelowy EVO-TF

INFORMACJE OGÓLNE

Topnik w postaci żelu został zaprojektowany, aby spełniać i przekraczać standardy branżowe. Można wykorzystać przy zastosowaniach ogólnych, jak poprawki (Touch-up) i naprawy płyt PCB oraz do mocowania kulek BGA. Topnik wspomaga także lutowanie komponentów Flip-Chip do różnych podłoży PCB. Unikalny skład żywicy i systemu aktywującego topnika EVO-TF powoduje bardzo dobre zwilżanie lutowanych powierzchni, a pozostałości można pozostawiać bez konieczności ich usuwania.

Daje doskonałe efekty przy lutowaniu spoiwami bezołowiowymi jak i ołowiowymi.

CHARAKTERYSTYKA TOPNIKA

Typ	RMA
	1.1.3 wg ISO 9454
	ROL0 wg J-STD-004
zawartość halogenków	0,00%
kwasowość (mg KOH dla 1 g topnika)	120-130 mgKOH
gęstość	1,05 g/cm ³
oznaczenie	niekorozyjny
test lustra miedzi	pozytywny

Produkt dostępny w strzykawkach o pojemności 10 cm³

